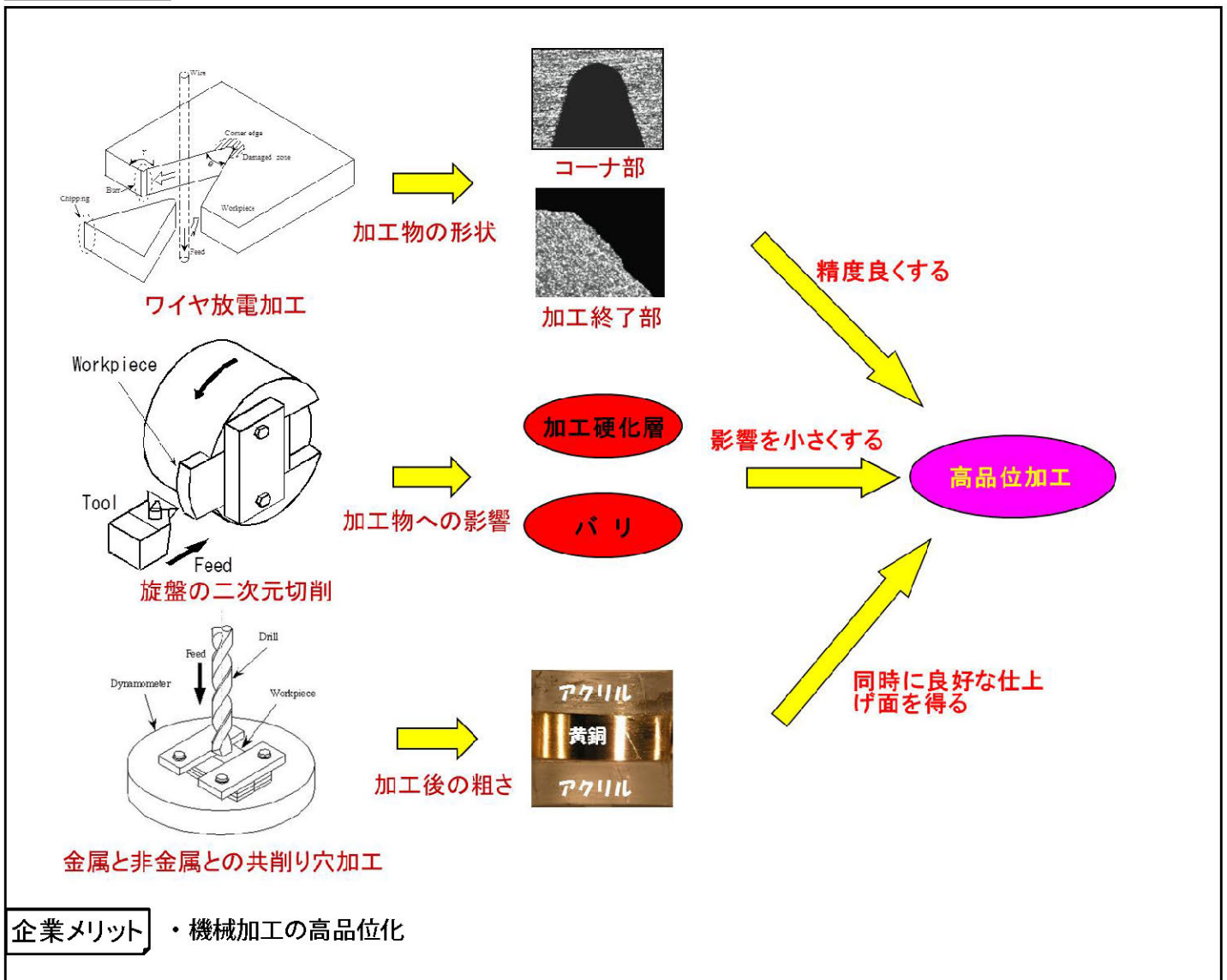


機械加工における高品位加工面を得るための加工法の検討

研究概要



企業メリット ・機械加工の高品位化

キーワード ワイヤ放電加工, 旋盤, マシニングセンタ, 加工硬化層, バリ, 共削り, 穴開け

主要な研究テーマ
 ・ワイヤ放電加工における高品位な加工面を得るための加工法の検討
 ・非鉄金属の二次元切削における加工硬化層の研究
 ・共削り加工における加工面品位に関する研究

技術相談に応じられる分野

機械加工、ワイヤ放電加工

利用可能な装置等

旋盤、ワイヤ放電加工機、マシニングセンタ、投影機
 マイクロビッカース硬さ試験機、切削動力計、表面粗さ測定機

所属学科：技術室
 氏名：原田 正和 Harada Masakazu
 TEL：
 E-mail：m_harada@kagoshima-ct.ac.jp
 所属学会：精密工学会
 研究分野(専門分野)：機械加工

職名：技術長
 FAX：1